

Study the Properties of Silicon Nanocrystallites Prepared By Wet Etching

Mukkaram A.fakhery*

Abstract

This work presents the formation of porous silicon by photo-electrochemical processes using diode laser 514 nm, 2mW, under different etching times. The time dependence of porosity values, layer thickness, pore diameter, pore shape, wall thickness, and etching rate were studied based on SEM images.

دراسة خصائص بلورات السيليكون النانوية المحضرة بطريقة التتمش الرطب

الخلاصة

الكهروكيميائية الطريقة باستخدام المسامي السليكون تصنيع او تكوين يتضمن العمل هذا واط ملي 2 وطاقته نانومتر 514 الموجي طول له ليزري ثنائي استخدام الى بالاضافة المحتثة طبقة وسمك التفاعل زمن على المسامية اعتمادية دراسة تم .مختلفة تفاعل ازمان تاثير تحت جدار وسمك المسامية شكل دراسة تم كما المسامية قطر حساب وتم كما المتكونة المسامية صور على بالاعتماد تمت الدراسة هذه التتمش ومعدل المسامية SEM

Keywords: Porous Silicon, Laser beam, SEMImages.